 **세미파이브** **입사지원서**

\*입사 시 필요한 추가 정보는 담당자 확인 예정임으로, 공유 가능한 정보만 기재 부탁드립니다.

* **인적사항 지원분야 :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (사진) | **성명** | (한글) (영문/Passport) |
| **국적** | 대한민국 | **생년월일** | YYYY – MM – DD (만 세) |
| **휴대전화** |  | **E-mail** |  |
| **주소** |  |
| **입사가능일자** | 2021년 00월 초/중/하순 기타(협의) |

* **학력사항**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **구분** | **기간** | **학교명/소재지** | **전공** | **학점/만점** | **졸업구분** | **졸업/수료** |
| **전문대학** |  |  |  |  | 중퇴 |  |
| **대학교** | 2001.03 ~ 2010.08 | 대학교/서울 |  |  | 졸업 |  |
| **대학교(편입)** |  |  |  |  |  |  |
| **대학원(석사)** |  |  |  |  |  |  |
| **대학원(박사)** |  |  |  |  |  |  |

* **경력사항 (총 경력 : 00년 00개월 ) (최근 순으로 기재)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **회사명** | **기간** | **고용형태** | **최종직위** | **담당업무** |
|  | 21.04 - present | 정규 |  |  |
|  | 21.01 - 21.03 | 계약 |  |  |
|  | 05.07 – 20.12 | 정규 |  |  |
|  |  |  |  |  |

\* 세부 경력사항은 2페이지 ‘경력 기술서’란에 기재하여 주시고, 추가 경력사항이 있는 경우 기간 순으로 행을 추가하여 기재하여 주십시오.

* **장애사항**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **장애구분** | 해당없음 | **장애유형** |  | **등급** |  |
| **장애사유** |  |

* **외국어 사항**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **외국어 종류** | **회화 수준** | **자격** | **취득일** | **인증기관** |
| 영어 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* **자격증**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **자격증명** | **등급** | **발급일자** | **발급기관** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* **교육이수**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **교육명** | **교육 기간** | **교육 기관** | **교육 내용** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* **경력기술서**

|  |  |
| --- | --- |
| **Summary** | **[회사명]** **- 부서 / 직위 / 근무기간****- 주요 수행 업무 / 담당업무 (간략 기재)** |
| **담당업무****및****성과** |  |

\* 세부내용에는 수행방법, 성공 혹은 실패 요인 및 어려움이 있었을 경우 어떻게 대처하였는지 등 자세히 기술하여 주시기 바랍니다.

\* 신입인 경우 작성하시지 않으셔도 무방합니다.

* **보유 핵심 Skill**

|  |
| --- |
| Ex- Verilog / EDA toolsChisel/Verilog/System Verilog C/C++, Ruby, Python, Perl, Scala UVM, Tensorflow and Keras |

\* 보유하고 계신 핵심 역량/skill/경험 등에 대해 기술하여 주시기 바랍니다.

**자기소개서**

**1. SEMIFIVE에 지원한 동기와 및 입사 후 목표는 무엇인지?**

|  |
| --- |
|   |

**2. 자유롭게 자기소개 및 본인의 역량 등을 기술하여 주세요.**

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| 입사 지원을 위한 개인정보 수집∙이용을 위해 『개인정보 보호법』 제15조, 제22조에 따라 귀하의 동의를 받고자 합니다.**■ 개인정보 수집 및 이용 동의**1. **개인정보의 수집 및 이용 목적** : **회사 입사 지원을 위한 서류전형, 면접 전형의 기초자료**
2. 수집하는 개인정보의 항목
* 필수정보: 이름, 국적, 생년월일, 나이, 주소, 이메일, 전화번호, 사진
* 선택정보: 인적사항, 학력사항, 경력사항, 보훈/장애/병역사항, 어학능력, 입상/자격/교육사항, 연봉정보 등 상기 필수 항목 이외의 이력서에 포함된 사항
1. **개인정보의 보유 및 이용 기간** : **입사지원 전형기간 만료 후 최대 1년** (단, 지원자께서 개인정보의 삭제를 요청하시는 경우 지체없이 이를 삭제합니다.)
2. 귀하는 개인정보 수집 및 이용에 동의하지 않을 수 있으며, 동의 거부 시에는 입사 지원을 신청하실 수 없습니다.

※ 위와 같은 개인정보를 수집 및 이용하는데 동의하십니까? 동의함 동의하지 않음2021년 월 일 작성자 :  |